

Panne à dessouder composite 0.5C Chip - Hakko T8-1002

Réf. article HK-T8-1002

Fabricant Hakko

EAN 4962615009976

Panne à dessouder composite au format 0.5C Chip conçue pour la brucelle parallèle Hakko FM-2022. Le lot contient 2 pannes de rechange pour un retrait efficace des composants et les opérations de reprise.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.1 kg

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T8-1002 est une panne à dessouder composite au format 0.5C Chip, spécialement conçue pour le système de brucelle parallèle FM-2022. Ce lot comprend 2 pannes de rechange pour un dessoudage efficace et précis des petits composants et boîtiers de puces lors des opérations de reprise sur circuit imprimé.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Format 0.5C Chip pour un positionnement précis sur les composants
- Construction composite pour la durabilité et l'efficacité thermique
- Compatible avec la pièce à main de la brucelle parallèle FM-2022
- Lot de 2 pannes pour une utilisation prolongée
- Conçue pour la reprise et la réparation électroniques professionnelles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	0.5C Chip
Quantité	2 pannes
Pièce à main compatible	FM-2022 Parallel Tweezers
Matériau	Composite

APPLICATIONS

Idéale pour dessouder et retirer les petits composants de type puce, les dispositifs montés en surface et les composants électroniques de précision lors des opérations de reprise, de réparation et de prototypage sur circuit imprimé.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 × Panne à dessouder composite au format 0.5C Chip